

# 电镀故障分析与处理问答



[电镀故障分析与处理问答\\_下载链接1](#)

著者:王尚义

出版者:

出版时间:2007-10

装帧:

isbn:9787122010780

本书从实用角度出发，主要叙述了电镀过程中的故障分析与处理技术，最显著的特点是从环保的要求，避免介绍含氰化物电镀技术的故障，尽可能的选择目前常用的清洁生产电镀工艺。包括常见电镀故障及处理故障的基本原则和方法，镀锌、镀铜、镀镍（化学镀镍）、镀铬、镀锡、合金电镀（锌镍合金、锌铁合金、锡钴合金、镍铁合金、锡铈合金）、难镀基体材料电镀（锌合金、塑料、铝合金基体）、金属零件表面转化膜处理技术的故障分析与处理、印制电路板孔化电镀故障分析与处理等。另外在一些章节中还给出了一些实际电镀故障的分析与排除故障的例子。

本书可供电镀工人、技术人员和大专院校的师生参考使用。

作者介绍:

目录:

[电镀故障分析与处理问答 下载链接1](#)

标签

评论

---

[电镀故障分析与处理问答 下载链接1](#)

书评

---

[电镀故障分析与处理问答 下载链接1](#)